# Morphologie de surface et ordre chimique : faces vicinales d'alliage cuivre-palladium

# Sylvain Goapper

Service de Recherche sur les Surfaces et l'Irradiation de la Matière CEA Saclay

#### Face simple d'alliage

Cu3Au(100) Dosch et coll.(1988) Face vicinale d'élément pur

Cu(1,1,11) Masson et coll.(1994)

Désordre chimique induit par la surface Profil oscillant de ségrégation Energie de cran Intéraction entre marches

Face vicinale d'alliage Cu3Pd (1,1,11)

Ordre chimique

Morphologie

Couplage ?

# L'alliage Cu<sub>3</sub>Pd



Plan

→ • Coupe idéale de volume

- Morphologie d'équilibre de la surface à 300 K
  \* STM
- Analyse statistique Energie de cran
- Structure hors équilibre Cinétique de mise en ordre \* STM, Diffraction d'hélium
- Morphologie d'équilibre en fonction de la température
  \* Diffraction d'hélium
- Liaison morphologie et ordre chimique

\* Diffraction de rayons X

Conclusion

### Coupe idéale de volume angle de coupe = 7.32 °



a<sub>0</sub>= 2.55 Å L<sub>0</sub>= 14 Å h=1.8 Å

⇒ Terrasses de nature différente

**Stabilité ?** 

### Observation STM à 300K

- bombardement Ar+ 1 heure
- recuit à Tc-T=15 K pendant 48 heures





#### marche supérieure



#### **Plan terminal pur cuivre**

M.A Newton, S. M. Francis Y. Li, D. Daw and M. Bowker Surf Sci. 259, 45 (1991).



#### marche inférieure



# Analyse statistique



512 Å x 512 Å 1 pixel / Å

#### **Résolution des bords de marches**





# Mesure des énergies de crans et des potentiels d'interaction entre marches

#### Modèle d'interaction entre marches



#### Fonction de corrélation

$$G(y) = < [u_{n,y} - u_{n,0}]^2 >$$

© CEA 1998



 $W_0 = 0K, W_1 = 27K, W_2 = 200K, W_3 = \infty$ 

Ek\_sup =600K Ek\_inf = 870K Cu : Ek=1430 K

L. Masson et coll. (1994)

- Coupe idéale de volume
- Morphologie d'équilibre de la surface à 300 K
- Analyse statistique Energie de cran

⇒ • Structure hors équilibre - Cinétique de mise en ordre

- Morphologie d'équilibre en fonction de la température
- Liaison morphologie et ordre chimique
- Conclusion

#### Surface après un recuit d'une heure à Tc-T=15 K



⇒ Frontières de domaines de surface

#### Détail d'une frontière





#### Croissance des domaines images 1024 Å x 1024 Å



#### Cinétique de croissance des domaines



- Coupe idéale de volume
- Morphologie d'équilibre de la surface à 300 K
- Analyse statistique Energie de cran
- Structure hors équilibre Cinétique de mise en ordre

⇒ • Morphologie d'équilibre en fonction de la température

- Liaison morphologie et ordre chimique
- Conclusion

### Diffraction d'atomes d'hélium

•Atomes neutres

• Energie =21 meV

• λ ≈ 1Å

Interaction He-surface : rétrodiffusion des atomes à qq Å de la surface



Face vicinale :



⇒ Position des pics rend compte de la période de la surface

n( $2\pi/L$ ) (L distance entre marche simple)

 $\Rightarrow \text{ Courbe d'évolution de l'intensité en fonction de l'angle d'incidence}$   $1/2 \text{ largeur} = 2\pi/L_0 (L_0 \text{ largeur des terrasses})$ 



⇒ Transition Morphologique : marches appariées - marches simples

transfert de moment parallèle  $(2\pi/a_0)$ 

© CEA 1998

transfert de moment parallèle  $(2\pi/a_{o})$ 



du pic (2.5,0)

#### l'asymétrie des terrasses







évolution de l'ordre chimique ?

- Coupe idéale de volume
- Morphologie d'équilibre de la surface à 300 K
- Analyse statistique Energie de cran
- Structure hors équilibre Cinétique de mise en ordre
- Morphologie d'équilibre en fonction de la température

 $\Rightarrow$  • Liaison morphologie et ordre chimique

#### Conclusion

#### Travaux précédents :

Cu3Au (100) : désordre induit par la surface Dosch et coll.(1988) Cu3Pd (volume) : mouillage par le désordre des parois d'antiphase Ricolleau et coll.(1992)

Description de la structure chimique de l'alliage :

Onde de concentration (Khatchaturian 1978)

**Paramètre d'ordre vectoriel** (3 composantes = les amplitudes des ondes de concentration)

Diffraction de rayons X :

Sensible à l'ordre chimique (Facteur de structure) Sensible à la morphologie de la surface

### Rappel de diffraction de rayons X

#### Volume infini





#### Volume semi-infini











### Espace réciproque de Cu3Pd(1,1,11)



# Tige de type chimique



• A position de l'interface ordre-désordre

• ξ épaisseur de l'interface ordre-désordre

⇒ Sensible aux composantes parallèles à la surface du paramètre d'ordre chimique en z=0 :  $\eta_{//}(z=0)$ © CEA 1998

# Tige de type Morphologique





#### ⇒ Sensible à l'asymétrie des terrasses

### Résultats expérimentaux



#### Mesure à $\ell$ =0.25



# Evolution de $\eta_{\prime\prime}(z=0)$ et de $\delta L_0$ en fonction de T





Evolution continue de la composante du paramètre d'ordre parallèle à la surface

⇒ loi de puissance : (Tc-T)<sup>0.63</sup> exposant non universel © CEA 1998 (rend compte des intéractions)



⇒ La séparation des marches est proportionnelle à la composante du paramètre d'ordre parallèle à la surface

# Influence de la formation d'un alliage de surface Cu-Pd

(étude par diffraction d'hélium)



⇒ Changement de la période de la surface après dépôt de 0.5 MC de Pd et recuit à 340 K

Faible degré d'ordre de la structure en marches appariées. © CEA 1998

#### Conclusion

- Morphologie en marches appariées à 300K.
- Observation des domaines chimiquement ordonnés

Λ**(t)** ∝ t<sup>1/2</sup>

- Transition continue marches appariées marches simples.
- L'ordre chimique en surface pilote la morphologie de la surface.
- Possibilité de piloter la morphologie par la modification du paramètre d'ordre chimique de surface (dépôt).